



Systemdatenblatt

SL Floor ESD 01

Positionen

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**
- **Grundierung mit einem transparenten 2-K EP-Bindemittel**
mind. 0,30 kg/m² Epoxy ST 100 <1160> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
- **/Egalisierung von Rauigkeiten**
mind 0,50 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160>
mind 0,50 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
- **Kupferlitze - selbstklebende Kupferbänder als Erdungssystem**
ca. 0,1-0,5 m/m² Remmers Kupferlitze
mind. 2-3 Remmers Leitsets je nach Raumabmessungen
- **Leitfähige Querleitschicht aus einem wässrigen 2-K EP- Bindemittel (Erdungselemente gesondert beschrieben)**
ca. 0,10 - 0,15 kg/m² Remmers Epoxy Conductive LE <67011>
- **Fließbelag bestehend aus einem leitfähigen Füllstoff und leitfähigen, pigmentierten 2-K EP- Bindemittel**
Verbrauch: ca. 2,5 - 3,0 kg/m² je Remmers Epoxy ESD Color 3K <6666, 6668>
- **Einblasen von Struktur-/Mattierungsmittel**
ca. 0,02 kg/m² Remmers Glimmer GHL 3/0 <6742> (< 20% Deckung)